發明專利PPH審查申請書

（本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫）

申請案號：96104834 ※案 　 由：24714

▓一併申請PPH修正　 □一併申請誤譯訂正

一、發明名稱：

半導體裝置及其製造方法ä ö ü ß的打法

SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD OF THE SAME

二、申請人：（共 1 人）（多位申請人時，應將本欄位完整複製後依序填寫，姓名或名稱欄視身分種類填寫，不須填寫的部分可自行刪除）

中華民國108年01月05日

(108)聖外專 787 字第  號

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (第1申請人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 國 籍： | | | □ | | | 中華民國 | | □ | 大陸地區（ | | | □ | | 大陸、 | | □ | 香港、 | □ | | 澳門） |
| ▓ | | | 外國籍： | 日本/JAPAN | | | | | | | | | | | | | |
| 身分種類： | | | □ | | | 自然人 | | | | | | | ▓ | | 法人、公司、機關、學校 | | | | | |
| ID： |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名： | | 姓： | | |  | | | | | 名： |  | | | | | | | |  | |
|  | | Family name： | | |  | | | | | Given name： |  | | | | | | | | （簽章） | |
| 名稱： | | (中文) | | | 日商富士通半導體股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | （簽章） | |
| (英文) | | | FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED | | | | | | | | | | | | | |
| 代表人： | | (中文) | | | 岡田晴基 | | | | | | | | | | | | | | （簽章） | |
| (英文) | | | OKADA, HARUKI | | | | | | | | | | | | | |
| 地址： | | (中文) | | 日本國神奈川縣橫濱市港北區新橫濱二丁目10番23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | (英文) | | 2-10-23 SHIN-YOKOHAMA, KOHOKU-KU, YOKOHAMA-SHI,KANAGAWA 222-0033 JAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | |

**◎**代理人：（多位代理人時，應將本欄位完整複製後依序填寫）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID： | M100046301 | | | | | | | | | （簽章） |
| 姓名： | | 姓： | | | | 惲 | | 名： | 軼群 |
| 證書字號： | | | | | 專證字第 A0137 號 | | | | | |
| 地址： | | | 105臺北市松山區南京東路3段248號7樓 | | | | | | | |
| 聯絡電話及分機： | | | | | | | (02) 2775-1823　分機544 | | | |
| 傳 真： | | | | (02) 2731-6377 | | | | | | |
| E-MAIL： | | | | siiplo@mail.saint-island.com.tw | | | | | | |

三、對應之□美國□日本□西班牙□韓國申請案：

【格式請依：申請案號、公開編號、公告編號　順序註記，惟如尚未取得公開編號或公告編號者，得不註記】

四、附送書件:

（✽個人資料保護注意事項：

申請人已詳閱申請須知所定個人資料保護注意事項，並已確認所檢附之說明書、申請專利範圍、圖式、修正說明書、修正理由書、申復書及其附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。）

■1、所有審查意見書影本(含中譯本或英譯本)。

1-1□審查意見書請經由USPTO Public PAIR系統取得(台美PPH)。

|  |  |
| --- | --- |
| 文件名稱 | 日期 |
|  |  |
|  |  |

1-2□審查意見書之英譯本請經由JPO AIPN系統取得(台日PPH)。

|  |  |
| --- | --- |
| 文件名稱 | 日期 |
|  |  |
|  |  |

1-3□審查意見書請經由SPTO Expedientes Digitalizados系統取得(台西PPH)。(勾選此項時，仍應檢附審查意見書之翻譯本)

|  |  |
| --- | --- |
| 文件名稱 | 日期 |
|  |  |
|  |  |

1-4□審查意見書及英譯本請經由KIPO K-PION系統取得(台韓PPH)。

|  |  |
| --- | --- |
| 文件名稱 | 日期 |
|  |  |
|  |  |

■2、審查達到可核准之申請專利範圍影本(含中譯本或英譯本)。

2-1□申請專利範圍請經由USPTO Public PAIR系統取得(台美PPH)

|  |  |
| --- | --- |
| 文件名稱 | 日期 |
|  |  |

2-2□申請專利範圍之英譯本由JPO AIPN系統取得(台日PPH)。

|  |  |
| --- | --- |
| 文件名稱 | 日期 |
|  |  |

2-3□申請專利範圍請經由SPTO Expedientes Digitalizados系統取得(台西PPH)。(勾選此項時，仍應檢附申請專利範圍之翻譯本)

|  |  |
| --- | --- |
| 文件名稱 | 日期 |
|  |  |

2-4□申請專利範圍及英譯本請經由KIPO K-PION系統取得(台韓PPH)。

|  |  |
| --- | --- |
| 文件名稱 | 日期 |
|  |  |

□3、引用作為專利准、駁判斷依據之引證文獻。

(※□引證文獻屬專利文獻無需檢送。)

□4、申請專利範圍對應表。

□5、其他有利於本局PPH審查之文件：

■6、發明專利PPH修正申請書。(發明專利PPH修正申請書之一、二項基本資料，可註明「同發明專利PPH審查申請書」而不須重複填寫。）

□7、專利誤譯訂正申請書。(專利誤譯訂正申請書之一、二項基本資料，可註明「同發明專利PPH審查申請書」而不須重複填寫。）

發明專利PPH修正申請書

（本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫）

申請案號： 96104834 ※案 由：24716

依據：

一、發明名稱：

半導體裝置及其製造方法ä ö ü ß的打法

SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD OF THE SAME

二、申請人：（共 1 人）（多位申請人時，應將本欄位完整複製後依序填寫，姓名或名稱欄視身分種類填寫，不須填寫的部分可自行刪除）

中華民國108年01月05日

(108)聖外專 787 字第 號

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (第1申請人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 國 籍： | | | □ | | | 中華民國 | | □ | 大陸地區（ | | | □ | | 大陸、 | | □ | 香港、 | □ | | 澳門） |
| ▓ | | | 外國籍： | 日本/JAPAN | | | | | | | | | | | | | |
| 身分種類： | | | □ | | | 自然人 | | | | | | | ▓ | | 法人、公司、機關、學校 | | | | | |
| ID： |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名： | | 姓： | | |  | | | | | 名： |  | | | | | | | |  | |
|  | | Family name： | | |  | | | | | Given name： |  | | | | | | | | （簽章） | |
| 名稱： | | (中文) | | | 日商富士通半導體股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | （簽章） | |
| (英文) | | | FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED | | | | | | | | | | | | | |
| 代表人： | | (中文) | | | 岡田晴基 | | | | | | | | | | | | | | （簽章） | |
| (英文) | | | OKADA, HARUKI | | | | | | | | | | | | | |
| 地址： | | (中文) | | 日本國神奈川縣橫濱市港北區新橫濱二丁目10番23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | (英文) | | 2-10-23 SHIN-YOKOHAMA, KOHOKU-KU, YOKOHAMA-SHI,KANAGAWA 222-0033 JAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | |

**◎**代理人：（多位代理人時，應將本欄位完整複製後依序填寫）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID： | M100046301 | | | | | | | | | （簽章） |
| 姓名： | | 姓： | | | | 惲 | | 名： | 軼群 |
| 證書字號： | | | | | 專證字第 A0137 號 | | | | | |
| 地址： | | | 105臺北市松山區南京東路3段248號7樓 | | | | | | | |
| 聯絡電話及分機： | | | | | | | (02) 2775-1823　分機544 | | | |
| 傳 真： | | | | (02) 2731-6377 | | | | | | |
| E-MAIL： | | | | siiplo@mail.saint-island.com.tw | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 三、修正事項： | |
|  | □說明書修正之頁數、段落編號及行數及修正理由：  □申請專利範圍修正之項號及修正理由：★依本案之國外對應案修正全部請求項。  □圖式修正之圖號或圖式名稱及修正理由：  □其他說明事項： |
| 四、附送書件： | |
|  | （✽個人資料保護注意事項：  申請人已詳閱申請須知所定個人資料保護注意事項，並已確認檢附之說明書、圖式、修正說明書、申復書及其附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。）  □1、發明專利PPH修正申請書一式2份。  □2、發明專利修正部分劃線之★申請專利範圍修正本一式1份。  □3、發明專利修正後無劃線之★申請專利範圍替換本一式3份。  □4、委任書1份。  □5、申復書一式2份。  □6、申請專利範圍對應表1份。 |
| 五、申請專利範圍請求項及規費之說明： | |
|  | (一) 申請案(再審查案)發給第一次審查意見通知前，提出本次修正申請專利範圍者：  　□本案尚未提出實體審查申請，應繳規費不變。  　□本案已提出實體審查(再審查)申請，本次僅修正請求項，未有新增或刪除請求項之情事，應繳規費不變。  　□本案已提出實體審查(再審查)申請，本次有新增或刪除請求項者：  　　新增（ ）項，刪除（ ）項，修正後共計（ ）項。  　　本次應□加收或□退還規費共計新台幣（ ）元整。  (二) 申請案(再審查案)發給第一次審查意見通知後，提出本次修正申請專利範圍者：  　□本次僅修正或刪除請求項，未有新增請求項之情事，應繳規費不變。  　□本次有新增請求項者：  　　新增（ ）項，修正後共計（ ）項。  　　本次應加收規費共計新台幣（ ）元整。  ★(本案非99年1月1日後提出之申請案(再審查案)，故不適用相關規定。) |

申請專利範圍對應表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第 96104834 號申請案 申請專利範圍 | 對應之外國申請案經審查  達到可核准之申請專利範圍 | 對應我國申請案之  充分對應說明 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

專利修正申請書

（本申請書格式、順序，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫）

申請案號：96104834 ※案 由：21002

依據： 貴局年月日 字第號函及 年 月 日( )智專 字第 號函辦理。

同時辦理事項：變更申請人之□地址□代理人□代表人□姓名或名稱

□簽章□其他：

一、發明名稱：

半導體裝置及其製造方法ä ö ü ß的打法

SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURING METHOD OF THE SAME

二、申請人：（共 1 人）（多位申請人時，應將本欄位完整複製後依序填寫，姓名或名稱欄視身分種類填寫，不須填寫的部分可自行刪除）

中華民國108年01月05日

(108)聖外專 787 字第 號

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (第1申請人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 國 籍： | | | □ | | | 中華民國 | | □ | 大陸地區（ | | | □ | | 大陸、 | | □ | 香港、 | □ | | 澳門） |
| ▓ | | | 外國籍： | 日本/JAPAN | | | | | | | | | | | | | |
| 身分種類： | | | □ | | | 自然人 | | | | | | | ▓ | | 法人、公司、機關、學校 | | | | | |
| ID： |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名： | | 姓： | | |  | | | | | 名： |  | | | | | | | |  | |
|  | | Family name： | | |  | | | | | Given name： |  | | | | | | | | （簽章） | |
| 名稱： | | (中文) | | | 日商富士通半導體股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | （簽章） | |
| (英文) | | | FUJITSU SEMICONDUCTOR LIMITED | | | | | | | | | | | | | |
| 代表人： | | (中文) | | | 岡田晴基 | | | | | | | | | | | | | | （簽章） | |
| (英文) | | | OKADA, HARUKI | | | | | | | | | | | | | |
| 地址： | | (中文) | | 日本國神奈川縣橫濱市港北區新橫濱二丁目10番23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | (英文) | | 2-10-23 SHIN-YOKOHAMA, KOHOKU-KU, YOKOHAMA-SHI,KANAGAWA 222-0033 JAPAN | | | | | | | | | | | | | | | | |

**◎**代理人：（多位代理人時，應將本欄位完整複製後依序填寫）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID： | M100046301 | | | | | | | | | （簽章） |
| 姓名： | | 姓： | | | | 惲 | | 名： | 軼群 |
| 證書字號： | | | | | 專證字第 A0137 號 | | | | | |
| 地址： | | | 105臺北市松山區南京東路3段248號7樓 | | | | | | | |
| 聯絡電話及分機： | | | | | | | (02) 2775-1823　分機544 | | | |
| 傳 真： | | | | (02) 2731-6377 | | | | | | |
| E-MAIL： | | | | siiplo@mail.saint-island.com.tw | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 三、修正事項： | |
|  | □說明書修正之頁數、段落編號及行數及修正理由：  □申請專利範圍修正之項號及修正理由：★詳見申復理由書。  □圖式修正之圖號或圖式名稱及修正理由：  □其他說明事項如附件：★詳見申復理由書。 |
| 四、附送書件： | |
|  | （■個人資料保護注意事項：  申請人已詳閱申請須知所定個人資料保護注意事項，並已確認檢附之說明書、圖式、修正說明書、申復書及其附件(除委任書外)，不包含應予保密之個人資料；其載有個人資料者，同意智慧財產局提供任何人以自動化或非自動化之方式閱覽、抄錄、攝影或影印。）  □1、專利修正申請書一式2份。  □2、發明專利修正部分劃線之★說明書第x頁修正頁、及申請專利範圍修正本，各一式1份。  □3、發明專利修正後無劃線之★說明書第x頁替換頁一式2份、及申請專利範圍替換本一式3份。  □4、修正理由書一式2份。  □5、其他：相對應之外文申請專利範圍參考本一式2份。 |
| 五、申請專利範圍請求項及規費之說明： | |
|  | (一) 申請案(再審查案)發給第一次審查意見通知前，提出本次修正申請專利範圍者：  □本案尚未提出實體審查申請，應繳規費不變。  □本案已提出實體審查(再審查)申請，本次僅修正請求項，未有新增或刪除請求項之情事，應繳規費不變。  □本案已提出實體審查(再審查)申請，本次有新增或刪除請求項者：  　新增（ ）項，刪除（ ）項，修正後共計（ ）項。  　本次應 加收或 退還規費共計新台幣（ ）元整。  (二) 申請案(再審查案)發給第一次審查意見通知後，提出本次修正申請專利範圍者：  □本次僅修正或刪除請求項，未有新增請求項之情事，應繳規費不變。  □本次有新增請求項者：  　新增（ ）項，修正後共計（ ）項。  　本次應加收規費共計新台幣（ ）元整。  ★(本案非99年1月1日後提出之申請案(再審查案)，故不適用相關規定。) |